

「2025 未來科技獎」暨參展報名資料表

線上登錄網址：<https://award.futuretech.org.tw/>

一、技術團隊基本資料

*為必填欄位

※請依當初申請補助計畫填列之申請單位及計畫團隊成員資料填寫

申請單位名稱全名 (中文)*	ex: 國立臺灣大學			
申請單位名稱全名 (英文)*	ex: National Taiwan University			
單位統一編號*				
單位地址(中文)*				
單位地址(英文)*				
單位網址				
計畫總主持人 (無則免填) *將列名於獲獎公告			單位名稱	
部門/科系			職稱	
信箱				
計畫主持人* *將列名於獲獎公告			單位名稱*	
部門/科系*			職稱*	
連絡電話*	ex: 02-2578-6427	分機	手機*	
信箱*				
計畫共同主持人 (無則免填，可自行增加欄位，至多4位) *將列名於獲獎公告			單位名稱	
職稱			信箱	
聯絡人(中文)*			聯絡人(英文)*	
職稱(中文)*			職稱(英文)*	
部門/科系*			連絡電話*	ex: 02-2578-6427
				分機

手機*		信箱*	
-----	--	-----	--

二、技術內容

技術名稱*	中文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
	英文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
技術來源*	<input type="checkbox"/> 國家科學及技術委員會 <input type="checkbox"/> 中央研究院 <input type="checkbox"/> 教育部之公私立大專院校 <input type="checkbox"/> 衛生福利部 計畫編號：_____，計畫名稱：_____ (請詳列年度/計畫全名) 計畫經費：_____萬元 *請勿輸入千分位分隔符號(.) 補助單位：(下拉式選單) <input type="checkbox"/> 自然科學及永續研究發展處 <input type="checkbox"/> 工程技術研究發展處 <input type="checkbox"/> 生命科學研究發展處 <input type="checkbox"/> 人文及社會科學研究發展處 <input type="checkbox"/> 科教發展及國際合作處 <input type="checkbox"/> 前瞻及應用科技處 <input type="checkbox"/> 產學及園區業務處 <input type="checkbox"/> 綜合規劃處 <input type="checkbox"/> 若無計畫編號，請提供專案或補助計畫名稱：_____ (請詳列:補助部會/年度/專案及計畫全名/計畫經費)	
資料類別*	<input type="checkbox"/> 技術 <input type="checkbox"/> 專利 <input type="checkbox"/> 其他_____	
技術 TRL 等級* (單選)	<input type="checkbox"/> TRL1 <input type="checkbox"/> TRL2 <input type="checkbox"/> TRL3 <input type="checkbox"/> TRL4 <input type="checkbox"/> TRL5 <input type="checkbox"/> TRL6 <input type="checkbox"/> TRL7 <input type="checkbox"/> TRL8 <input type="checkbox"/> TRL9	
獲獎紀錄*	<input type="checkbox"/> 是，請條列本技術相關獲獎紀錄(含獲獎年度) <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> 否	
參展技術類別* (單選)	<input type="checkbox"/> 先進材料與化工 <input type="checkbox"/> 半導體、光電與通訊科技 <input type="checkbox"/> 人工智慧應用 <input type="checkbox"/> 生技與新藥 <input type="checkbox"/> 醫材 <input type="checkbox"/> 綠能環保與淨零科技 <input type="checkbox"/> 科技人文與智慧應用	
參選技術是否與下列領域議題相關	<input type="checkbox"/> 半導體 <input type="checkbox"/> AI <input type="checkbox"/> 機器人 <input type="checkbox"/> 量子科技 <input type="checkbox"/> 淨零排放 <input type="checkbox"/> 精準健康 <input type="checkbox"/> 太空科技 <input type="checkbox"/> 無關聯	
是否已登記成立新創公司*	<input type="checkbox"/> 是，登記公司名稱：_____	
技術說明(中文)* (限 1000 字元數，含空白)	<input type="checkbox"/> 否	
技術簡介(中文)* (限 150 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制	

技術說明(英文)* (限 2000 字元數, 含空白)						
技術簡介(英文)* (限 500 字元數, 含空白)		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用, 故有字數限制				
技術之科學* 突破性(中文) (限 1000 字元數, 含空白)		※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明, 及技術相關創新特色論述				
技術之科學* 突破性概述(中文) (限 150 字元數, 含空白)		※此欄內容將作為技術手冊編排使用, 故有字數限制				
技術之科學* 突破性概述(英文) (限 500 字元數, 含空白)		※此欄內容將作為技術手冊編排使用, 故有字數限制				
技術之產業應用性* (中文) (限 1000 字元數, 含空白)		※此欄請著重產業應用潛力與應用範圍(含對象、類別及技術所能創造之經濟效益), 並說明未來產業化模式				
技術之產業應用性 概述(中文)* (限 150 字元數, 含空白)		※此欄內容將作為技術手冊編排使用, 故有字數限制				
技術之產業應用性 概述(英文)* (限 500 字元數, 含空白)		※此欄內容將作為技術手冊編排使用, 故有字數限制				
技術展示方式* (限 1000 字元數, 含空白)		※請詳細描述技術展示方式, 包含 Prototype 展示方式、互動可能性, 如有實體展示請描述物品大小(長*寬*高)				
技術差異性說明 (限 1000 字元數, 含空白) (非必填)		※如計畫主持人近三年曾獲未來科技獎, 或曾以同一技術重複報名, 請說明重複申請技術之差異性				
技術關鍵字* (中文)		※請提供 10 組中文關鍵字, 供媒合廠商透過關鍵字, 精準快速搜尋此技術				
技術關鍵字* (英文)		※請提供 10 組英文關鍵字, 供媒合廠商透過關鍵字, 精準快速搜尋此技術				
專利保護 狀況 (非必填)	申請中	申請國別	專利類型	申請號		
	已獲證	核准國家	專利類型	證書號碼	專利權止日	

技術媒合模式* (可複選)	<input type="checkbox"/> 專利非專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利讓與 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 合作開發 <input type="checkbox"/> 產學合作 <input type="checkbox"/> 技術投資 <input type="checkbox"/> 成立新創 <input type="checkbox"/> 其他_____																																																																								
首次發表* (單選)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※如技術尚未於任何公開形式發表過，即為首次發表																																																																								
技術發明人* *將列名於獎狀製作 (請依實際貢獻核實填列。 可自行增加欄位， 至多 10 組)	發明人數：_____ (至多 10 位) *英文姓名格式：名在前、姓氏在後。名字音節中間以短橫區隔。 ex：王小明 SIAO-MING WANG <table border="1" data-bbox="360 535 1524 1128"> <thead> <tr> <th colspan="2">姓名</th> <th colspan="2">單位</th> <th colspan="2">職稱</th> </tr> <tr> <th>中文</th> <th>*英文</th> <th>中文</th> <th>英文</th> <th>中文</th> <th>英文</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	姓名		單位		職稱		中文	*英文	中文	英文	中文	英文																																																												
姓名		單位		職稱																																																																					
中文	*英文	中文	英文	中文	英文																																																																				
技術/產品圖片*	請上傳 3 張圖片，規格為 jpg、png、gif、1024*768 像素(150dpi)含以上，500kb 以內																																																																								
技術影片(非必填)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，影片連結：_____																																																																								
附件資料	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有， <u>上傳附件佐證資料，如計畫書、國際期刊、專利或其他可加分之佐證資料。</u> (請先將相關佐證資料統一輸出成乙份 PDF 檔案，檔案大小限制於 5M 內)																																																																								
備註																																																																									